#### 05,06

# Исследование магнитных свойств пленок Со, выращенных на модифицированной поверхности Si(111)

© К.С. Ермаков, А.В. Огнев, Л.А. Чеботкевич

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия E-mail: ognevav@gmail.com

#### (Поступила в Редакцию 22 апреля 2014 г.)

Исследованы магнитные свойства и доменная структура эпитаксиальных пленок Со, полученных на модифицированной поверхности Si(111). Вначале были изучены процессы роста наноструктур силицида меди на поверхности Si(111). На поверхности Si(111)–5.55 × 5.55–Cu формировались кластеры силицида меди при температуре подложки ~ 550°C. Сформированные наноструктуры имеют идеальную огранку, боковые ребра и длинная сторона проволок ориентированы вдоль кристаллографических направлений  $\langle 110 \rangle$ Si. Затем на сформированные структуры осаждали пленки Со. Исследование коэрцитивной силы и приведенной остаточной намагниченности показало, что пленки Co(111) имеют кристаллографическую анизотропию шестого порядка. Коэрцитивная сила пленок Co, осажденных на слой буфера Cu, в ~ 6 раз меньше, чем пленок Co, осажденных на поверхности Si(111)–5.55 × 5.55–Cu и Si(111)–5.55 × 5.55–Cu/кластеры (Cu–Si).

Работа поддержана Министерством образования и науки и Научным фондом Дальневосточного государственного университета.

# 1. Введение

Развитие технологий создания объектов нанометрового размера, а также их изучение в последнее время стало одним из приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований [1,2]. Изучение условий формирования, упорядочения и стабильности наноструктур в системе полупроводниковая подложка-наноостровки силицидов металлов является актуальным для микроэлектроники [3-6]. Силициды переходных металлов используются в качестве омических контактов, материалов затворов [7,8]. Системы, состоящие из тонких слоев ферромагнетика, полупроводников и немагнитной прослойки, интенсивно изучаются в последнее время в связи с возможностью создания на их основе устройств спинтроники [9]. Недавно показано, что, несмотря на формирование барьера Шотки, через интерфейс Cu/Si (111) возможен транспорт электронов с высокими энергиями (так называемые "горячие" электроны) [10]. Поэтому, сформировав на слое силицида ферромагнитную пленку, можно инжектировать спинполяризованные электроны в кремний.

Одним из ключевых параметров, определяющих область практического использования пленок, является магнитная анизотропия. Тип магнитной анизотропии зависит от технологических параметров получения пленок, например от типа подложки, на которую осаждают пленки. Так, в эпитаксиальных пленках Со, осажденных на атомарно-гладкие подложки Si (111), магнитокристаллическая анизотропия трехосная, а если использовать вицинальный Si (111), то ступени кремния индуцируют в пленке одноосную анизотропию [11]. Изменить анизотропию в пленках можно также с помощью квазисинусоидальных шероховатостей на подложке, созданных ионным облучением [12]. Материалы с многоосной анизотропией затем могут быть использованы для создания магнитных сенсоров.

В настоящей работе исследованы магнитные свойства пленок Со, выращенных на модифицированных поверхностях Si (111). Сначала с помощью самоорганизации на поверхностной фазе Si (111) $-5.55 \times 5.55$ –Си были получены наноструктуры силицида меди. Затем осаждали пленки кобальта с медным буфером или без него. Установлено влияние наноструктур силицида меди и медного буфера на магнитную анизотропию, коэрцитивную силу и доменную структуру эпитаксиальных пленок Со.

### 2. Экспериментальная часть

Пленки Со и Си осаждали методом молекулярнолучевой эпитаксии в вакууме  $P = 2 \cdot 10^{-10}$  Тогг на атомарно-гладкие монокристаллические подложки Si (111).



**Рис. 1.** Картины ДБЭ: *а* — модифицированная поверхность Si (111)-5.55×5.55-Cu, *b* — Si (111)-5.55×5.55-Cu/кластеры (Cu-Si).



**Рис. 2.** СЭМ-изображение распределения кластеров силицида меди (размер 26 × 36 µm) (*a*) и зависимость размера кластеров от толщины покрытия Cu (*b*). На вставке — СЭМ-изображение проволоки силицида меди (размер 12 × 12 µm).



Рис. 3. ДБЭ пленки Si (111) – 5.55 × 5.55 – Cu/Co (4 nm) (*a*), полярная диаграмма  $M_r/M_s = f(\varphi)$  (*b*), зависимость  $H_c$  от азимутального угла (*c*) и изображение МСМ магнитной структуры (*d*).

Предварительная дегазация подложек Si (111) осуществлялась косвенным прогревом в течение 8 h при температуре 500–550°С. Для удаления оставшегося естественного окисла кремний быстро разогревали до  $\sim 1200^{\circ}$ С,

пропуская постоянный ток, и выдерживали при этой температуре в течение 1 min. На поверхность Si (111)7  $\times$  7 при температуре подложки  $\sim$  550°C осаждали Cu. Кобальт осаждали при комнатной температуре подложек.



Рис. 4. ДБЭ пленки Si (111) – 5.55 × 5.55 – Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm) (*a*), полярная диаграмма  $M_r/M_s = f(\varphi)$  (*b*), зависимость  $H_c$  от азимутального угла (*c*) и изображение МСМ магнитной структуры, полученное Ивановым [14] (*d*).

Скорость осаждения Си и Со определялась в процессе осаждения по осцилляциям интенсивности зеркально отраженного пучка электронов (дифракция быстрых электронов — ДБЭ) от эпитаксиальных слоев и составила 1 и 0.3 nm/min соответственно.

Структуру образцов исследовали *in situ* методом ДБЭ с энергией электронного пучка 15 keV и методом сканирующей туннельной микроскопии (напряжение  $\pm 2.0$  V, туннельный ток 1 nA). Морфология поверхности исследовалась *ex situ* методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Магнитные свойства пленок исследовались с помощью магнитной силовой микроскопии (МСМ), петли гистерезиса получали, используя продольный магнитооптический эффект Керра.

# 3. Результаты и обсуждение

3.1. Рост силицида меди. Покрытие подложки Si (111) 0.5–1 монослоями (ML) Си при температуре подложки  $\sim 550^{\circ}$ С приводит к формированию поверхностной фазы Si (111)–5.55 × 5.55–Cu, которая является силицидом Cu [13]. После завершения формирования слоя стабильной квазипериодической фазы Si (111)–5.55 × 5.55–Cu идет рост трехмерных островков. Исследования показали, что картины ДБЭ поверхностной фазы Si (111)–5.55 × 5.55–Cu и трехмерных островков аналогичны (рис. 1). Это доказывает, что островки являются силицидом меди. Покрытие в 1 ML Cu соответствует толщине атомного слоя Cu, равной 2.09 Å.

Осаждение Си в диапазоне покрытий от 2 до 4 ML приводит к образованию эпитаксиальных наноостровков силицида меди (кластеров), которые имеют треугольную и многоугольную форму. Боковые ребра сформированных эпитаксиальных наноостровков силицида меди ориентированы вдоль кристаллографических направлений подложки (110)Si.

При толщине покрытия Си в диапазоне 4-24 ML наряду с наноостровками формируются идеально ровные нанопроволоки силицида меди (вставка на рис. 2, *a*). Длинная сторона нанопроволок ориентирована вдоль кристаллографических направлений (110)Si. Из картин СЭМ видно (рис. 2, *a*), что кластеры расположены вдоль



**Рис. 5.** ДБЭ пленки Si (111) $-5.55 \times 5.55$ –Cu/кластер (Cu–Si)/Co (4 nm) (*a*), полярная диаграмма  $M_r/M_s = f(\varphi)$  (*b*), зависимость  $H_c$  от азимутального угла (*c*) и изображение МСМ магнитной структуры (*d*).

моноатомных ступеней, ориентированных параллельно одному из кристаллографических направлений типа  $\langle 110 \rangle$ Si. Экспериментально определенная максимальная длина сформированных нанопроволок достигает  $12 \mu$ m, а ширина — 100 nm.

Исследования картин СЭМ показали, что с увеличением толщины покрытия Си до 8 ML плотность и среднее значение диаметра островков силицида меди увеличиваются (рис. 2, b). При толщине покрытия меди от 8 до 25 ML среднее значение диаметра островков не изменяется, а плотность островков растет. При толщине покрытия Си более 25 ML наблюдается коалесценция островков с нанопроволоками.

3.2. Эпитаксиальные пленки Со.

1) Si (111)–5.55 × 5.55–Cu/Co (4 nm). Анализ картин ДБЭ пленок Со толщиной 4 nm, осажденных на поверхность Si(111)–5.55 × 5.55–Cu, показал наложение двух обратных решеток: силицида кобальта и ГЦК-Со (рис. 3, a). Это свидетельствует о наличии двух фаз: одна решетка соответствует ГЦК-Со, вторая — силициду кобальта.

Наличие на электронограммах ярких рефлексов дифракции только на просвет свидетельствует о большой шероховатости поверхности (среднеквадратичная амплитуда шероховатости  $h_q = 5 \text{ nm}$  по данным ACM). Повторяемость картин ДБЭ через 60° свидетельствует о симметрии шестого порядка.

На рис. 3, b, c приведены зависимости приведенной остаточной намагниченности  $M_r/M_s = f(\varphi)$ коэрцитивной силы  $H_c = f(\phi)$  для пленок И Si (111)-5.55  $\times$  5.55-Cu/Co (4 nm), где  $M_r$  — остаточная намагниченность, M<sub>s</sub> — намагниченность насыщения,  $\phi$  — азимутальный угол между направлением внешнего магнитного поля и одним из кристаллографических направлений типа (110). На полярной диаграмме значение  $M_r/M_s$  изменяется в пределах 0.93–0.78. Однако, несмотря на то что изменение  $M_r/M_s$  составляет 16%, видно, что в пленке реализуется магнитная кристаллографическая анизотропия шестого порядка, что характерно для структуры ГЦК-Со(111). В этой плоскости расположены три кристаллографические оси легкого намагничивания типа (110). Зависимость  $H_c = f(\varphi)$  также показывает периодичность в 60°. Коэрцитивная сила этих пленок равна 250 Ое.

Исследование образцов методом МСМ осуществлялось по двухпроходной методике. Сканирование произ-



Рис. 6. ДБЭ пленки Si (111) – 5.55 × 5.55 – Cu/кластеры (Cu–Si)/Cu (3 nm)/Co (4 nm) (*a*), полярная диаграмма  $M_r/M_s = f(\varphi)$  (*b*), зависимость  $H_c$  от азимутального угла (*c*), изображение МСМ магнитной структуры (*d*).

водилось двумя типами зондов: стандартным и с низким значением магнитного момента. Изображение МСМ, приведенное на рис. 3, d, выявляет сложную магнитную структуру с искривленными доменными стенками, что может быть обусловлено двухфазностью структуры. Размер доменов в этих образцах порядка 1  $\mu$ m.

2) Si (111)/5.55 × 5.55–Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm). Наличие вытянутых рефлексов на отражение на картине ДБЭ пленки Si (111)–5.55 × 5.55–Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm) свидетельствует об атомарно-гладкой поверхности осажденной пленки Co. Расшифровка картин ДБЭ показала, что ГЦК-фаза Co (111) имеет такую же ориентацию, как и буферный слой Cu: Co (111) || Cu (111) и (110)Co || (110)Cu (рис. 4, *a*).

Согласно полярной диаграмме,  $M_r/M_s = f(\varphi)$  пленки Si (111)-5.55 × 5.55-Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm) (рис. 4, b) изменяется в интервале 0.9–0.97. Тем не менее наблюдается слабо выраженная магнитная анизотропия шестого порядка. Величина коэрцитивной силы (рис. 4, c) имеет некоторый разброс, однако строгой периодичности не наблюдается. Значение  $H_c$  изменяется в пределах 30–50 Ое. Уменьшение  $H_c$  в пленках Со, осажденных на слой Си-буфера, обусловлено тем, что это однофазные пленки ГЦК-Со (111), которые имеют атомарно-гладкую поверхность.

Изображения МСМ доменной структуры приведены на рис. 4, d. Видны протяженные доменные стенки. Размер доменов  $\sim 10 \, \mu$ m.

3) Si (111)–5.55×5.55–Cu/кластер (Cu–Si)/Co (4 nm). На поверхности Si (111)–5.55×5.55–Cu формировали кластеры силицида меди (Cu–Si), осаждая 12 ML Cu при температуре 550°C, и на полученную структуру осаждали Co (4 nm). Картины ДБЭ этих пленок (рис. 5, *a*) идентичны приведенным на рис. 3, *a* (присутствуют две фазы: силицид кобальта и Co). Среднеквадратичная амплитуда шероховатости пленки Si (111)–5.55×5.55–Cu/кластер (Cu-Si)/Co (4 nm), равна 1.3 nm.

Полярная диаграмма  $M_r/M_s = f(\phi)$  также выявляет анизотропию шестого порядка (рис. 5, *b*). Однако видно, что в одном из направлений типа (110) отношение  $M_r/M_s$  больше, чем в других направлениях такого же типа. Это связано с тем, что кластеры выстраиваются преимущественно в одном направлении (как показано на рис. 2, *a*), совпадающем с направлением моноатомных ступенек подложки Si (111). Зависимость  $H_c = f(\varphi)$  также выявляет анизотропию шестого порядка (рис. 5, *c*). Значение  $H_c \approx 280$  Ое. Увеличение  $H_c$  по сравнению с аналогичной величиной рис. 3, *c* обусловлено наличием кластеров.

Изображения МСМ магнитной структуры, приведенные на рис. 5, d, аналогичны изображениям на рис. 3, d. Размеры доменов ~ 1  $\mu$ m.

4) Si (111)-5.55×5.55-Си/кластеры(Cu-Si)/Cu(3 nm)/ Со (4 nm) На картинах ДБЭ от структур Si (111)-5.55×5.55-Си/кластеры (Cu-Si)/Cu (3 nm)/Co (4 nm) с буферным слоем Си присутствуют как вытянутые рефлексы от плоских участков поверхности, так и рефлексы дифракции на просвет от трехмерных островков (рис. 6, *a*). Пленка Со имеет ГЦК-структуру и ориентирована плоскостью (111).

Полярная диаграмма  $M_r/M_s = f(\varphi)$  выявляет трехосную кристаллографическую анизотропию (рис. 6, b). Одно из кристаллографических направлений на полярной диаграмме выражено более ярко. Особенно хорошо это видно на зависимости  $H_c = f(\varphi)$ , которая повторяется через  $180^{\circ}$  ( $H_c = 60-85$  Oe) (рис. 6, c). Увеличение коэрцитивной силы по сравнению с  $H_c$  пленки Si (111)-5.55 × 5.55-Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm), также обусловлено наличием кластеров.

Изображение МСМ магнитной структуры приведено на рис. 6, *d*. Видно, что размеры доменов увеличились, протяженность доменных границ стала больше, чем на пленках Si  $(111)-5.55 \times 5.55$ –Cu/кластер (Cu–Si)/Co (4 nm) и они менее изогнуты.

### 4. Выводы

1. При осаждении Cu (до 24 ML) на поверхность Si (111) $-5.55 \times 5.55-$ Cu при температуре 550°C образуются островки (кластеры) и проволоки с идеально ровными поверхностями силицида меди. Расположение кластеров имеет преимущественное направление вдоль моноатомных ступеней, ориентированных вдоль одного из кристаллографических направлений (110)Si.

2. Все исследованные пленки Со, осажденные на поверхность Si  $(111)-5.55 \times 5.55$ –Cu с кластерами Cu–Si и без кластеров, со слоем Cu буфера и без слоя буфера, имеют выраженную трехосную кристаллографическую анизотропию.

3. При осаждении Со на поверхности Si (111) – 5.55  $\times$  5.55 – Си и Si (111) – 5.55  $\times$  5.55 – Си/кластеры (Cu–Si) образуются двухфазные структуры, состоящие из силицида кобальта и ГЦК-Со, а после напыления буферного слоя Си растет однофазная пленка ГЦК-Со.

4. Подпыление буферного слоя уменьшает коэрцитивную силу пленок Со примерно в 6 раз, что обусловлено сглаживанием шероховатостей поверхности пленки и ее однофазностью. 5. Размер доменов и протяженность доменных границ пленок Со существенно увеличиваются при осаждении Со на слой буфера Си.

#### Список литературы

- Ф.Г. Старос. Кибернетика. Перспективы развития. Наука, М. (1981). 192 с.
- [2] Дж. Уайтсайдс, Д. Эйглер, Р. Андерс. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. Мир, М. (2002). 220 с.
- [3] N.J. Motta. J. Phys. Condens. Matter. 14, 8353 (2002).
- [4] F.J. Walker, E.D. Specht, R.A. McKee. Phys. Rev. Lett. 67, 2818 (1991).
- [5] Z.H. Zhang, S.J. Hasegawa. Surf. Sci. 415, 363 (1998).
- [6] A.V. Zotov, D.V. Gruznev, O.A. Utasa., V.G. Kotlyar., A.A. Saranin. Surface Sci. 602, 391 (2008).
- [7] L.A. Chebotkevich, K.S. Ermakov, V.V. Balashev, A.V. Davydenko, Yu.P. Ivanov, A.V. Ognev. Phys. Met. Metallogr. 109, 6, 604 (2010).
- [8] S.L. Zhang, M.C. Östling. Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 28, 1 (2003).
- [9] I. Appelbaum, B. Huang, D.J.J. Monsma. Nature 447, 295 (2007).
- [10] S. Parui, J.R.R. van der Ploeg, K.G. Rana, T.J. Banerjee. Phys. Status Solid (RRL) 5, 388 (2011).
- [11] Л.А. Чеботкевич, К.С. Ермаков, А.В. Огнев, Е.В. Пустовалов. ФТТ 53, 11, 2152 (2011).
- [12] M.O. Liedke, M. Korner, K. Lenz, M. Fritzsche, M. Ranjan, A. Keller, E. Cizmar, S.A. Zvyagin, S. Facsko, K. Potzger, J. Lindner, J. Fassbender, Phys. Rev. B 87, 024 424 (2013).
- [13] S.A. Chambers, S.B. Anderson, J.H. Weaver. Phys. Rev. B 32, 581 (1985).
- [14] К.С. Ермаков, Ю.П. Иванов, Л.А. Чеботкевич. ФТТ 52, 12, 2392 (2010).